



【大阪市内】 3D CAD機械設計／半導体運搬装置の設計エンジニア（Junior Engineer／Osaka）

≪油圧シリンダ国内トップシェア≫90年以上の実績を誇る安定成長の外資系メーカー

Job Information

Hiring Company

Parker TAIYO,LTD.

Job ID

1572622

Division

--

Industry

Machinery

Company Type

Large Company (more than 300 employees) - International Company

Job Type

Permanent Full-time

Location

Osaka Prefecture, Osaka-shi Higashiodogawa-ku

Train Description

Kyoto Main Line, Aikawa Station

Salary

4.5 million yen ~ 7.5 million yen

Salary Bonuses

Bonuses included in indicated salary.

Salary Commission

Commission included in indicated salary.

Work Hours

8:30~17:05

Holidays

土日祝日、GW・夏季・年末年始休暇（会社カレンダーあり・年1日程度土曜出勤日あり）

Refreshed

March 3rd, 2026 00:00

General Requirements

Minimum Experience Level

Over 1 year

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

None

Minimum Japanese Level

Business Level

Minimum Education Level

Bachelor's Degree

Visa StatusPermission to work in Japan required

Job Description**■業務概要：**

半導体ウエハー関連装置の機械設計を担当いただきます。新規製品の開発や既存製品の改良に向け、3D-CADを用いた部品・機構の設計、試験・検証、技術資料作成まで一連の工程に携われるポジションです。若手～中堅の幅広い層が活躍しており、経験が浅い方でもOJT体制のもとで基礎から学びながら成長できます。受注増により設計ニーズが高まっており、チャレンジした分だけ技術力とキャリアが伸びる環境です。

■職務詳細：

- ・3D-CAD (iCAD など) を用いた半導体製造装置の構造・機構設計
- ・仕様分析、図面作成、試験・評価、レポート作成
- ・製造容易性、材料調査、強度・コスト検討など開発関連業務
- ・製品レビューのための技術資料作成および関係部署との連携
- ・改善提案や新規製品開発における設計支援

- ・年に数回国内客先への出張があります。

■組織体制：

チームは5～6名構成で、30～50代のベテランが多く在籍。配属後は専任のOJT担当がつき、iCADの操作から実務プロセスまで丁寧にサポートします。風通しがよく質問や相談がしやすい環境で、経験が浅い方でも着実にスキルを積めます。

Required Skills

- ・3D CADでの機械設計経験（使用CAD不問）
 - ・日本語ネイティブレベル
-

Company Description